



(19)  
Bundesrepublik Deutschland  
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 11 2006 002 738 A5** 2008.07.17

(12) **Hinweis auf die internationale Veröffentlichung  
in deutscher Sprache**

der internationalen Anmeldung mit der  
(87) Veröffentlichungsnummer der PCT-Anmeldung  
in deutscher Sprache: **WO 2007/016895**  
(21) Deutsches Aktenzeichen: **11 2006 002 738.7**  
(86) PCT-Aktenzeichen: **PCT/DE2006/001243**  
(86) PCT-Anmeldetag: **14.07.2006**  
(87) PCT-Veröffentlichungstag: **15.02.2007**

(51) Int Cl.<sup>8</sup>: **B23K 26/40** (2006.01)  
**B23K 26/14** (2006.01)  
**B26F 3/06** (2006.01)  
**C03B 33/09** (2006.01)  
**B23K 101/40** (2006.01)

(66) Innere Priorität:  
**10 2005 038 027.1 06.08.2005**  
(71) Anmelder:  
**JENOPTIK Automatisierungstechnik GmbH,  
07745 Jena, DE**

(72) Erfinder:  
**Eberhardt, Gabriele, 07749 Jena, DE; Zühlke,  
Hans-Ulrich, 07743 Jena, DE; Linke, Torsten,  
07745 Jena, DE**

(54) Bezeichnung: **Verfahren zum Durchtrennen von spröden Flachmaterialien mittels Laser entlang einer zuvor erzeugten Spur**

Der vollständige Inhalt dieser PCT-Anmeldung ist der Original-Veröffentlichung der WIPO (in deutscher Sprache) zu entnehmen.

Die WO-Veröffentlichung mit der Veröffentlichungsnummer der PCT-Anmeldung unter INID-Code (87) kann unter <http://depatisnet.dpma.de> eingesehen werden.